

BR® 624

Fabricante	Cytec Industries Inc.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BR® 624 compuesto de encapsulado es un material de baja densidad de un componente formulado para su uso en el relleno de insertos o de bordes en construcción sándwich de panel. Es un sistema termoendurecible de epoxi modificado, utilizable en un rango de temperaturas de -70 a 350°F (-57 a 177°C). El compuesto de encapsulado BR 624 es tixotrópico y los ciclos de curado pueden variarse en un amplio rango. Se han utilizado con éxito temperaturas de curado tan bajas como 225°F (107°C) y tan altas como 350°F (177°C). Los ciclos de curado múltiples a temperaturas de hasta 350°F (177°C) no perjudicarán su uso como material estructural. Aplicaciones sugeridas: Relleno de insertos y bordes de estructuras tipo panel

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja densidad Tixotrópico	- -	- -
Usos	Aplicaciones de Relleno Partes estructurales	- -	- -
Apariencia	Marrón	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pasta	-	-
Método de procesamiento	Envasado	-	-
	Termoformado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.650 g/cm ³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.